

## 第四回ものづくりなでしこ勉強会&意見交換会のご案内

拝啓、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

来る、**8月29日（木）**ものづくりなでしこ全会員を対象とした意見交換会を開催いたします。

ものづくりなでしこの今年度の活動テーマ「組織の体力強化」に伴い、今回の勉強会&意見交換会では「IoT」や「教育」に焦点を当てた内容にて執り行います。勉強会は、近畿経済産業局の原田様にご講演いただき、その後に当会幹事による座談会を行います。意見交換会では昨年を引き続き、グループディスカッションにて意見を交換いただく予定です。皆様にとって有意義な会となることを目指しておりますので、積極的なご参加をお待ちしております。

### 記

**開催日：2019年8月29日（木）**

受付開始：13:10～ / 講演：13:30～14:00 / 座談会（パネルディスカッション）：14:00～15:00

/ 意見交換会：15:15～17:00 / 懇親会17:10～18:45 / 二次会19:00～

ご講演：近畿経済産業局 総務企画部 総務課長 原田 敏行 様

座談会：富士電子工業(株) 渡邊社長 / (株)フュージョン 國武社長 / (株)太陽堂封筒 吉澤社長

ファシリテーター：日本電鍍工業(株) 伊藤社長

会場：リーガロイヤルホテル 大阪(〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-68)

交通：京阪電車中之島線「中之島」駅より地下直結 <https://www.rihga.co.jp/osaka/access>

JR「大阪」駅から「リーガロイヤルホテル行き」無料シャトルバスあり

参加費：【勉強会&意見交換会】ものづくりなでしこ会員12,000円 / 非会員：20,000円

(ものづくりなでしこ会員企業の二人目以降は一人10,000円)

【懇親会】一律8,000円 【二次会】別途

※参加費・懇親会費ともに開催後に請求書をお送りいたします。

※キャンセルされる場合は、1週間前までにご連絡ください。

----- 参加申込書 FAX：03-5822-1488まで -----

※申込締切：2019年8月9日（金）

会社名	ご連絡先		
	参加者 1	参加者 2	参加者 3
ふりがな 氏名			
部署/役職			
e-mail			
勉強会 意見交換会	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加
懇親会	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加
二次会	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 ・ <input type="checkbox"/> 不参加

※お預かりした個人情報は、当会の開催及び弊社からのご案内の目的に限り利用し、第三者に開示・提供は致しません。

「ものづくりなでしこ」事務局（株式会社NCネットワーク内）

担当：金澤・石川 TEL：03-5822-1480 FAX：03-5822-1488

事務局宛 info-mnadeshiko@nc-net.or.jp